



文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細加工プラットフォーム
＜2021年度新規利用促進制度のご案内＞
(旧 試行的利用制度)

プラットフォームをご利用される方々へ ～新規利用者に利用料を補助～

目的

プラットフォーム実施機関を初めてご利用される方の利用料、旅費を補助することにより、地方、若手の研究者、異分野融合等の新しい研究開発の推進を支援することを目的とします

募集方法

上記の目的に合ったご利用課題を、実施機関が代表機関に推薦するという募集方法となります

本制度のご利用に当たっては、まず利用する実施機関とよくご相談下さい

申請の要件

- ・ 成果公開利用に限定します
プロセスデータの開示など利用成果を広く社会に還元することを期待します
- ・ 申請する実施機関を初めて利用される利用者に限ります

補助の内容

- ・ 補助金の額は上限 30 万円です
- ・ 利用料補助が原則ですが、アカデミア、且つ遠隔地の方には旅費も補助します

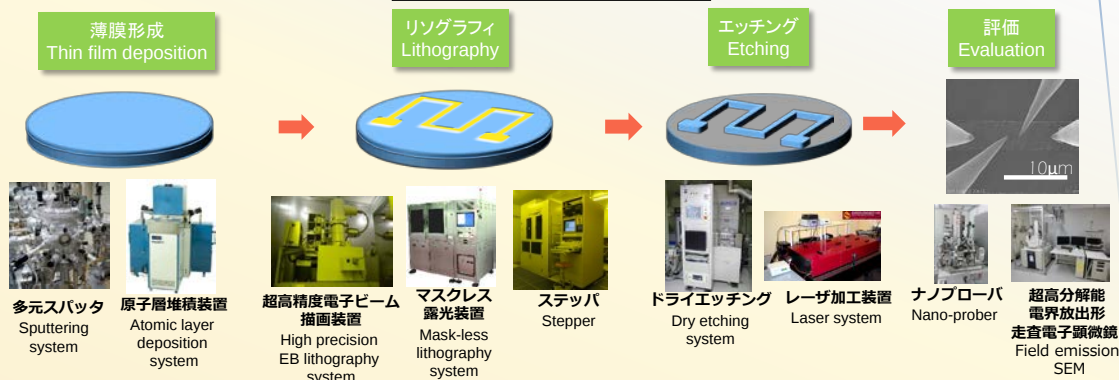
お問い合わせ

※詳しくは、
利用する実施機関、あるいは代表機関<nanoplat@t.kyoto-u.ac.jp>
までお問合せ下さい

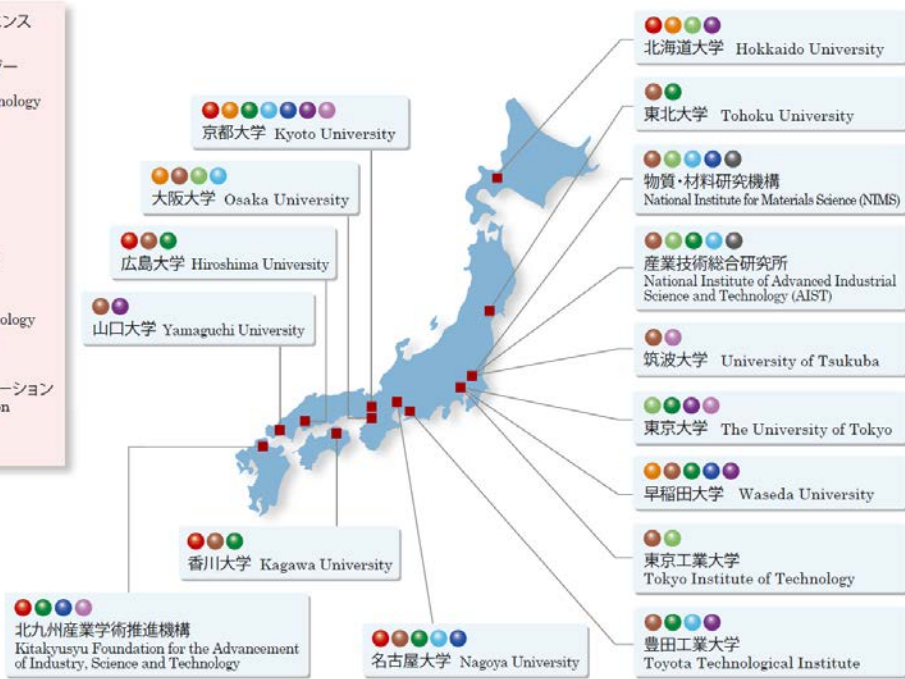
微細加工プラットフォームでは、全国16実施機関で約650台の装置がご利用いただけます

- 成膜・膜堆積
- リソグラフィ
- 膜加工・エッチング
- 熱処理、ドーピング、表面処理
- 切削、研磨、接合
- 形状・形態観察、分析、電気、機械計測
- シミュレーション CAD

加工プロセスの一例



- バイオ&ライフサイエンス Bio- & Life Science
- 化学&分子テクノロジー Chemistry & Molecular-Scale Technology
- ナノエレクトロニクス Nanoelectronics
- フォトニクス Photonics
- N&MEMS
- マテリアルサイエンス Materials Science
- 環境技術 Environmental Technology
- エネルギー関連技術 Energy Technology
- モデリング&シミュレーション Modeling & Simulation
- ESH



まずは、お気軽にご相談ください！

